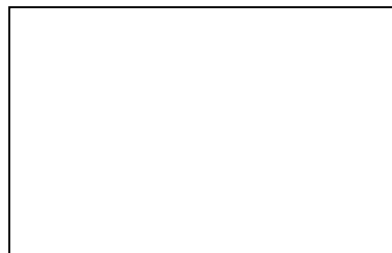


- 全扩散工艺
- 平板型陶瓷管封装
- 双面冷却

型应用

- 大功率变流器
- 焊接设备
- 电机控制和驱动
- 充电设备



符号	参数	测试条件	结温 ℃	参数值			单位
				最小	典型	最大	
	正向平均电流	° 正弦半波, 双面散热, ℃					
	通态平均电流	° 正弦半波, 双面散热, ℃					
	反向重复峰值电压						
	反向重复峰值电流						
	正向不重复浪涌电流	底宽, 正弦半波					
	浪涌电流平方时间积						
	门槛电压						
	斜率电阻						Ω
	通态峰值电压						
	反向恢复电流	,					
	反向恢复时间						
	恢复电荷						
	热阻抗(结至散热器)	° 正弦波, 双面散热 压紧力					℃
	安装力						
	储存温度						℃
	质量						
	外形						

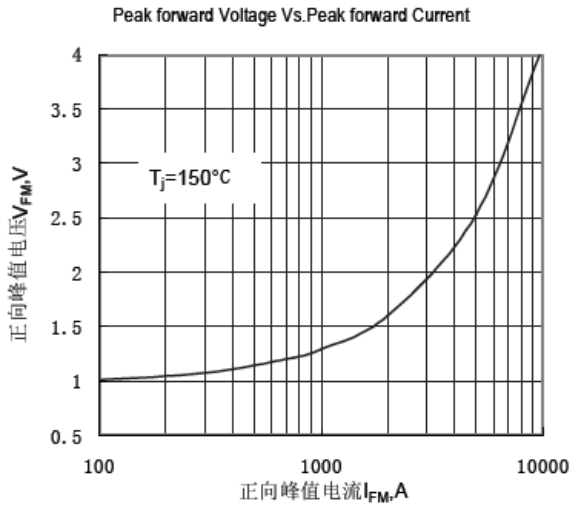


Fig.1

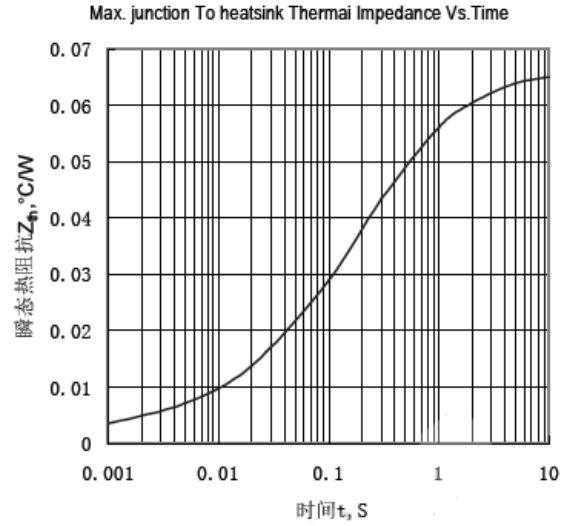


Fig.2

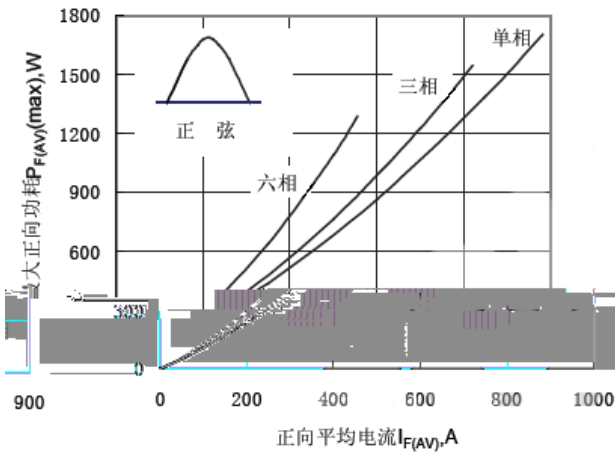


Fig.3

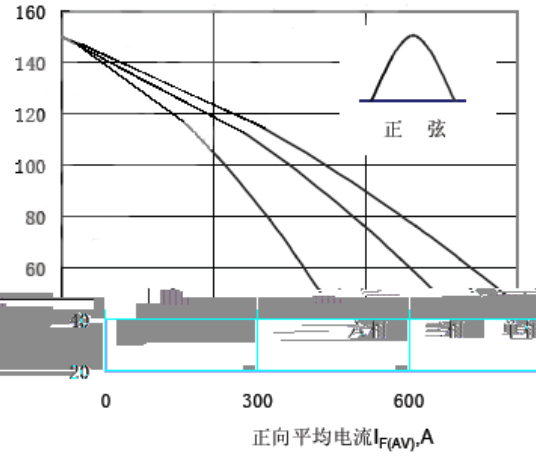


Fig.4

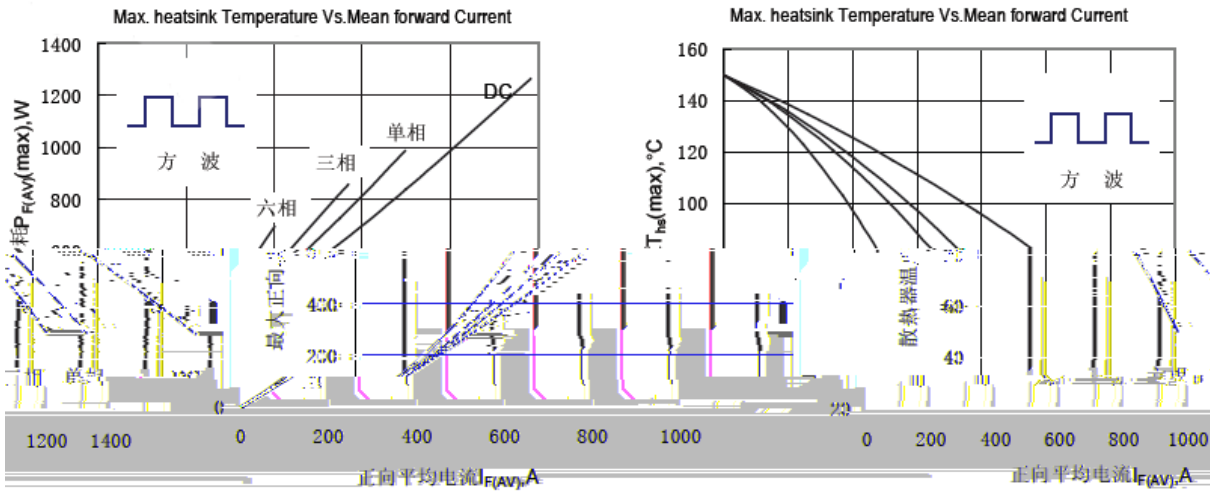


Fig.5

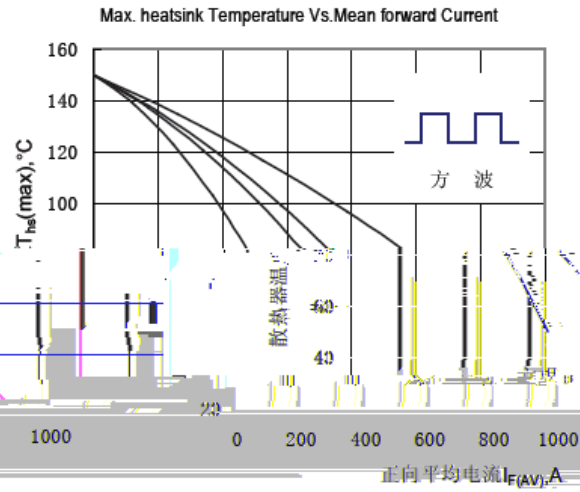


Fig.6

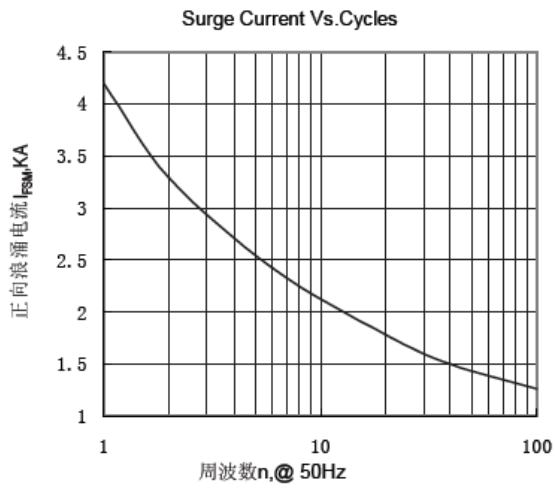


Fig.7

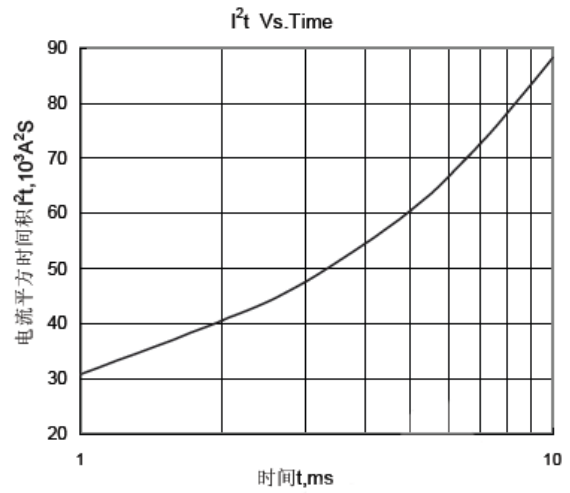


Fig.8 I²t

外形图:

